

ВНУТРЕННИЕ

INPAQ



PA1590MI4G-316-FZM

- Частота: 1575-1610 MHz
- Усиление: 3.5 dBi
- Размеры: 25 x 25 x 4 мм
- Установка: SMT Монтаж

INPAQ



PA1590MI4D-499-1ZM-A

- Частота: 1575 - 1610 MHz
- Усиление: 2 dBi
- Размеры: 25 x 25 x 4 мм
- 2 pin (повышенная точность)
- Установка: SMT Монтаж

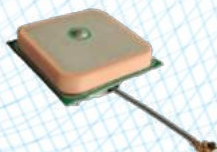
INPAQ



PA1590MS4G-102-1S

- Частота: 1575-1606 MHz
- Усиление: 0.8 dBi
- Размеры: 18 x 18 x 4 мм
- Установка: SMT Монтаж

Beyondoor



BY-GPS/GLONASS-02-NEW

- Частота: 1575-1602 MHz
- Усиление: 3 dBi
- Размеры: 27 x 27 x 8.2 мм
- Кабель: 0.15 м
- Разъем: U.FL
- Установка: SMT Монтаж

ВНЕШНИЕ

Inchang



JCA002

- Частота: 1575-1610 MHz
- Усиление: 3.5 dBi
- Кабель: 3 м (опционально др. длина)
- Разъем: SMA-M
- Установка: магнитное основание

Beyondoor



BY-GPS-GLONASS-10

- Частота: 1575-1602 MHz
- Усиление: 28 dBi
- Размеры: 42 x 36 мм
- Кабель: 5 м (опционально др. длина)
- Разъем: SMA-M \ FAKRA-II-C
- Установка: магнитное основание

Beyondoor



BY-GPS/GLONASS-06M

- Частота: 1575/1602 MHz
- Усиление: 28 dBi
- Размеры: 46 x 15 мм
- Кабель: 0.3 м (опционально др. длина)
- Разъем: Fakra-H
- Установка: винтовое крепление

AN1516-3607SM-3M



AN1516-3607SM-3M

- Частота: 1575-1602 MHz
- Усиление: 28 dBi
- Размеры: 50x38x17 мм
- Кабель: 3 м (опционально др. длина)
- Разъем: SMA-M
- Установка: магнитное основание

2.4 / 5 GHz Антенны (Wi-Fi, Bluetooth)

GLEAD



DAI2400-2500_W04A

- Частота: 2400 MHz
- Усиление: 4 dBi
- Размеры: 3 x 3 x 4 мм
- Установка: SMT Монтаж

Beyondoor



BY-2.4-5.0-FPCB-37X10MM-TH

- Частота: 2400-2500/5150-5850 MHz
- Усиление: 3/3.5 dBi
- Размеры: 37x10x0.2 мм
- -30...75°C
- Разъем: UFL
- Установка: самоклеящийся слой

ВНЕШНИЕ

Beyondoor



BY-2400-04

- Частота: 2400 MHz
- Усиление: 3.5 dBi
- Размеры: 115 x 22 x 4 мм
- Кабель: 2.5 м (опционально др.длина)
- Разъем: SMA (m)
- Установка: самоклеящийся слой

Beyondoor



BY-2400-02

- Частота: 2400 MHz
- Усиление: 3 dBi
- Размеры: 90/90/95 мм
- Разъем: SMA-M (straight/angle/rotation)

ВНУТРЕННИЕ

INPAQ



ACE-3505-P1-PF-S

- Тип: PCB Chip
- Частота: 850/900/1800/1900/2100/2600 MHz
- Усиление: 3.63 dBi
- Размеры: 35 x 5 x 3 мм
- Установка: SMT монтаж

INPAQ



MDA-LTE4-008-B

- Тип: PA Chip (полиамид)
- Частота: 850/900/1800/1900/2100/2600 MHz
- Усиление: 5.95 dBi
- Размеры: 40 X 5 X 6 мм
- Установка: SMT монтаж

Electronic GLEAD



DAI790-2700_W07A

- Тип: Ceramic Chip
- Частота: 850/900/1800/1900/2100/2600 MHz
- Усиление: 4.8 dBi
- Размеры: 33 x 6 x 3 мм
- Установка: SMT монтаж

Electronic GLEAD



GSM_PA1_900-1800A

- Тип: PCB Chip
- Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
- Усиление: 4.8 dBi
- Размеры: 114 x 45 мм
- Установка: SMT монтаж

Beyondoor



BY-LTE-FPCB-01-S

- Тип: FPCB
- Частота: 698-960/1710-2170/2500-2700 MHz
- Усиление: 2.5 dBi
- Размеры: 40 x 15 мм
- Установка: самоклеящийся слой

Beyondoor



BY-LTE-FPCB-65X13MM

- Тип: FPCB
- Частота: 698-960/1710-2170/2500-2700 MHz
- Усиление: 1.5/3.5 dBi
- Размеры: 65 x 13 мм
- Установка: самоклеящийся слой

YETNORSON



YNX-GSM-2DB-011

- Частота: 900-1800 MHz
- Усиление: 2.5 dBi
- Размеры: 57 мм
- Разъем: SMA-M angle/straight/rotate

Beyondoor



BY-3G-05

- Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
- Усиление: 2.5 dBi
- Размеры: 115 x 22 x 4 мм
- Кабель: 3 м (опционально др. длина)
- Разъем: SMA-M / Fakra-II-D
- Установка: самоклеящийся слой

Beyondoor



BY-GSM-04

- Частота: 850/900/1800/1900 MHz
- Усиление: 3.5 dBi
- Размеры: 142 x 30(Ф) мм
- Кабель: 3 м (опционально др. длина)
- Разъем: SMA-M / Fakra-II-D
- Установка: магнитное основание

Beyondoor



BY-LTE-06-02

- Частота: 850/900/1800/1900/2100/2600 MHz
- Усиление: 3 dBi
- Размеры: 45 x 116 мм
- Кабель: 3 м (опционально др. длина)
- Разъем: SMA-M / Fakra-II-D
- Установка: магнитное основание

Beyondoor



BY-GSM-01

- Частота: 850/900/1800/1900 MHz
- Усиление: 2.15 dBi
- Размеры: 55 мм
- -40...85°C
- Разъем: SMA-M

Beyondoor



BY-LTE-03-03

- Частота: 698-960/1710-2170/2500-2700 MHz
- Усиление: 3 dBi
- Размеры: 195 мм
- -30...75°C
- Разъем: SMA-M